

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】平成 16 年 9 月 24 日 (2004.9.24)

【公開番号】特開 2001-277233 (P2001-277233A)

【公開日】平成 13 年 10 月 9 日 (2001.10.9)

【出願番号】特願 2000-99897 (P2000-99897)

【国際特許分類第 7 版】

B 2 8 D 1/08

【F I】

B 2 8 D 1/08

【手続補正書】

【提出日】平成 15 年 9 月 10 日 (2003.9.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 7】

【発明の実施の形態】

以下、本発明を A L C 用の半硬化状モルタルブロックを切断する方法及び装置に具体化した実施形態について、図面を参照して説明する。